

# 113年度高教深耕計畫

## 『學生專題結合產業獎勵計畫』

給自己一個機會，讓你的研究值得被肯定！

利用你的專業幫廠商解決問題！！

銘傳大學為鼓勵學生之專題能符合產業需求，各學系畢業生所進行之專題研究課程，可配合廠商的需求或專長領域，將專研題目與產業需求結合。

藉由產學交流將專業知識，反饋於產業的變化與升級之中，以達知識產業化之目標。進一步將學術研究成果申請專利，建立具體的智慧財產價值，未來可實際以技術授權、技術指導等方式，將研究成果移轉至產業界，應用在產業發展上，解決企業的問題，以展現具體的知識價值與創新成果。

★ 申請資格：全體大二～大四學生。

★ 申請期間：即日起至**113年5月3日(五)**下午5點為止。

★ 申請步驟：(需填寫兩份文件) eForm電子表單 & 廠商合作證明書

**Step1.** 先至銘傳eForm填妥「**【高教深耕計畫】113年度學生專題結合產業獎勵計畫**」表單資料

**Step2.** 至銘傳大學高教深耕網站下載「廠商合作證明書」，資料填妥後請合作廠商用印及指導教授簽名，並送回高教深耕計畫辦公室(台北校區A301)。

★ 廠商合作證明書若無法於5/3前繳交，可後補資料。

★ 審核通過之組別將可獲得獎勵金！

【說明】

請於113年12月20日前繳交結案報告(需包含廠商基本資料、專題報告書、每位學生心得及照片2張)。

【銘傳eForm網址】 <https://eform.mcu.edu.tw/node/3668>

【計畫申請表下載】 至銘傳高教深耕計畫網站 <https://reurl.cc/0EdyLl>

文件下載→學生專題結合產業計畫→「廠商合作證明書」、「結案報告格式」

活動聯絡人資訊：徐瑄儀老師

Mail：[luluhsu@mail.mcu.edu.tw](mailto:luluhsu@mail.mcu.edu.tw)

分機：2545

